

汉高模组胶：乐泰190024：汉高乐泰3128：供应

产品名称	汉高模组胶：乐泰190024：汉高乐泰3128：供应
公司名称	深圳市华腾智电子有限公司
价格	2.00/普通
规格参数	
公司地址	深圳南湖路2012号
联系电话	0755-84186442 15920059002

产品详情

本司主要在中国大陆地区推广供应乐泰LOCTITE工业胶粘剂, 表面处理剂, 电子胶、产品系列有：乐泰螺纹锁固剂，乐泰管螺纹密封胶，结构胶，瞬干胶，平面密封胶，固持胶，汉高乐泰UV紫外线光固化胶，乐泰促进剂，环氧树脂，乐泰硅橡胶，乐泰贴片胶。欢迎咨询：159.200.590.02陈先生

汉高最新研发的(乐泰)LOCTITE UF3810，是对其先进底部填充胶材料的再次扩充，乐泰3810胶水它采用一种全新的底部填充技术，具有非常卓越的高可靠性能，同时相比以往的几代产品而言，返修更加方便。LOCTITE UF3810 本着更加出色的性能以及易于使用的原则而设计完成，满足今天高生产率设备的多种复杂要求，并兼顾工艺的可操作性。新产品为无铅材料，完全可返修，乐泰UF3810玻璃转化温度高达100℃，从而具备超强的热循环可靠性能，能够满足下一代芯片级CSP(WLCSP) 及PoP组装的要求。

乐泰190024 适合于刚性和柔性聚氯乙烯材料和聚碳酸酯的粘接，有间隙填充能力（0.25毫米）。

可以形成一个柔性的粘接层，粘接层的柔性可以提高粘接区域承重和震动吸收能力。

本产品对多种基材包括玻璃，多种塑料和大多数金属有优秀的粘接能力。触变特性减少了液态乐泰190024在施胶后，未固化前到处流淌。乐泰3128胶水是一款单组分，加热固化的环氧胶，该款产品可在低温下固化，并能在相对短的时间内对多数的基本材表现出优异的附着力。典型应用包括记忆卡，CCD/CMOS装配，乐泰3128尤其适合于要求低温固化的热敏元器件的粘接。乐泰3513产品描述：乐泰3513是一种单组份环氧的可维修的底部填充树脂，适用于CSP（FBGA）以及BGA。加热后可快速固化。抗机械应力出色。低粘度树脂可充分的填充CSP和BGA的底部。汉高LOCTITE3513 固化后材料的性能：

固化前的材料特性：（100 °C固化60分钟）典型值 化学类型环氧树脂 外观淡黄色液体 比重@25 °C 1.15

粘度@25 °C，mPa·s HAAKE粘度计，PK1，2 ° Constant shear rate@36 1 / s 4，000

使用寿命@23 °C，48小时 典型值 剪切强度，ASTM D1002，N / mm² 喷沙低碳钢 16 环氧玻璃 10